# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

56-165317

(43) Date of publication of application: 18.12.1981

(51) Int. CI.

H01L 21/18 H01L 21/205 H01L 21/22

(21) Application number : 55-069817

(71) Applicant : FUJITSU LTD

(22) Date of filing:

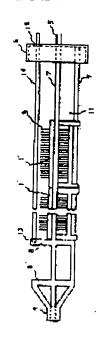
26.05.1980

(72) Inventor: IZUMIDA KIYOMI

### (54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

#### (57) Abstract: - - -

PURPOSE: To elongate the life of a core tube for manufacture of the semiconductor device by a method wherein a substrate holding jig having a semiconductor substrate to be processed mounted thereon facing to the axial direction of the tube is hanged down vertically in the furnace core tube of a vertical type heating device and heated. CONSTITUTION: A substrate holder being fitted with the semiconductor substrates 3 to be processed is put on a support 7 of the substrate holding jig consisting of the support 7, a ring shaped frame 8, a centering tube 9, a substrates pressing bar 14, an exhaust tube 5, a substrates pressing bar inserting hole 12 and a cover 6 for the core tube. and the jig is hanged vertically in the core tube. and heat-treatment is performed. Accordingly, because friction between the both to be generated when the jig is taken in and out from the core tube is almost eliminated, the life of the core



tube is elongated, and the generation of qeuartz powder can be eliminated to prevent contamination of the substrates to be processed.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Dat of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of app al against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japan Patent Office

#### (B) 日本国特許庁 (JP)

砂特許出願 公開

## 砂公開特許公報(A)

昭56-165317

Silnt. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和56年(1981)12月18日

H 01 L 21/18 21/205

21/22

6851 — 5 F 7739 - - 5 F 7738 — 5 F

発明の数 1

光明の数 1 審査請求 未請求

(全3頁)

#### 幼半導体装置の製造方法

頭 昭55-69817

**②出** 

刘特

願 昭55(1980)5月26日

炒発 明 者 泉田浄視

第士通株式会社内 ⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

川崎市中原区上小田中1015番地

创代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

R) 和 型

1. 発明の名称

半進体装置の製造方法

7-1

2. 特許翻求の範別

半速体接板の高温反応処理を行うに限して、推 製加熱装度を使用し、競技型加熱装置の促進管内 に、該便電管の促動方向に面して被処理半導体系 板を搭載した邪板保持治具を振下せしめて加熱す ることを特徴とする半進体装置の製造方法。

3. 発明の詳細が説明

本発明は半導体契約の製造方法にかかり、群し くは半導体契約の製造工程に近ける半減化基板の 高風反応処理方法に関する。

半導体整備の製造工程に於ては、作化、提散。 気相放長等線々の高温反応処理が行われる。

そして従来とれら高額及応知地は、模型の加熱 委置を使用し、駐棚型加熱機構に配置されている 透明石英等からなるが必管内へ、設が恋質の財動 方向に面して複数枚の砂処理半導体兼板を開脱し な透明石英等からなる米が保持治典を、透明石英 等からなるポート・ローダに戴置して抓入し加熱 する方法が一般に行われている。

然し数は来方法に於ては、炉芯等内へ独動理基 板を挿入する解及び炉芯質から被処理基板を取り 出す際にボート・ローダが炉芯質の内面を摂動するので、出近のように被処理単連体基板が大性化 され、しかも量が性を高めるために多数状のが処 埋水板を回鳴処理するようになると、例えば100 ( = 6 ) の単海体液板の ) 00 ( 枚 ) 同時処理に於 ではボート・ローダの荷面が約 1 ( ㎏ ) 秒度にも 逆するために、設ポート・ローダと炉芯質内面と の原拠は使めて大きくなり、ポート・ローダの標 価に関して多様の石跡(SiO。) 勢が発生する。

そして終石契約は新疆反応処理に発して、が忘 収内へ進入する反応ガスによって新い上がり、接 処理半週休見板に開発し続きついて新疆反応処理 の毎限まりを供下させる。

そのため非母(HF)年によるが志智の洗浄は 効製に行わねばからかいので、多大の洗浄工数を 要し、又が光々の対象が流かくなり、ずに又更志

-r 3. -

質洗剤後の立ち上がり時間を含めて加熱提問の役 動席が大幅に低下する袋様々の問題を生じていた。

本発明は上記問題点を除去する目的で被処理生 板の出し入れに際して、被処理筋板を搭載した基 板保持抬具と、炉影質との雕琢を模型に成少し、 石英粉の発生を防止せしめる半点体基板の高温反 応処理方法を提供する。

即ち本祭明は半海体英位の製造方法に於て、半 導体誘板の高端反応処理を行うに際して、展別加 熱整備を使用し、診臓型加熱緩緩のが悪管内に、 該炉芯管の質量方向に而して被処理単準体制板を 搭載した鉄板保持治具を垂下せしめて加熱すると とを符数とする。

以下本発明を摂り図した示す一次的例に於ける。 遊板ホルダの正面的及び第1 図向に示すが1 図向 のA-A'矢視断面図、第2回に示す一実的側に於 ける基板保持治典の斜視圏、第3回に示す一裏施 例に於ける素形ホルダ搭載時の光板保持治具の側 面図、第4回(a)及び(b)に示す一果施例に於ける器 孤反応処理契役の原面核式図を用いて詳細に似明

- 3 -

して放蒸板保持的具10の現状枠8化形成されて いる装板押さえ機挿入端13に折明石炭からかる 遊板押さえぬ14を形し込み、眩黙板保持治典10 を立てた際の被処理牛進体が振るの器下を助止む しめる.

次いで銀4図値に示すように該場板保持的具10 を、数保持商具10の炉芯竹糸6に削設されてい る吊り手すを介してステンレスだのワイヤ15に 精療し、凝測加熱装置1.6 に配設された透明石英 等からたる炉芯智17の裏上に吊り下げ、高旗反 厄処理に際しては外4四(b)に示すように所望の反 応ガス18を下部のガス導入費19から加入し、 所定の温度に打励せしめられているが光質17の 中へ、前記務板保持指其10を徐々に下除し、保 特治具10の炉芯質盛らを炉芯質17の田口部に 彼せ、眩保特治具10のび近ホルダ格報部を創設 買して内に垂下させる。カおこの際州板保持前具 10の下端に配設されている芯川し質9かが悲智 17下部に形成されたテーパ船20次19ガイド され、花板保持指具10日が芯質17の中心を保っ

本祭明の高額反応処理方法に於ては、例えば先 学部 1 図 (6) 及び(6) に示すような一般に使用されて いる新明石灰により形成された茶板ホルダ1の木 板挿入作2内に被処理準準体務板3を搭載する。

次いて上記が数枚の物処理単進体展板3が接触 された塩切ホルダ 11を割2回及び第3回に示すよ うに、仰えば吊り手4が落窄され排気質5が設け られた透明石英板からなる炉芯質数 6 を上部に有 しく図に於ては悩れ殺かせた状態で示している)、 核外芯門衛6に形盤された週明石英からたる3〔 本 3 の実性 7 の他端に 務明 石炭からかる 現状 梅 8 及び8岁年1、 診境状枠800下方中心部に該題状 | 朴 8 に対して石英株を介して都殺固定された悲出 し質りが形成されてなる邪板保持治具10を損に 寝かせて、餌3 炒に示すように前記3 〔本〕の支 柱7に囲まれて形成されているふところ11に、 複数台の時配被処理半減体禁収3を搭載した業板。 ホルダビを戦闘し、基板保持治具10の炉芯質管 6 に形成されている装板押さえ雄振入孔12を通

持される。又との際反応ガスは18は炉芯質帯の 排紙質5を通してクリーン・ペンチ21円へ放出 され、排気ダクト22により嵌外に排出される。 (図に於て『は被処理遊板が搭載された超板ポル クを安わく。)

そしてどの状態に於て被処理が扱化原型の時間 高温反応処理を施した後、前記ワイヤー5を後々 に称自止け門び第4回(a)に示すように延復保持治 其10を創設や17の上部に引き上げ高品反応処 理を完了する。

上記のように本発明の方法は採型の加熱契備を 使用し、終加斯契例の垂直に配設された炉芯質内 に被処理単単体光板が搭載された商具を吊り下げ た状態で高温反応処理がかされるので、が芯質的 に 极処理 単連体 黙 位を 挿入する 際、 政 るい は 彼 処 理器損をが形質から取り出す際に於ける炉芯質内 盤と拍拝との解棋は殆んど皆無になり、ほって石 英雄のな中を大幅に放少せしめることができる。

以上段明したように本発明化よれば為無反応処 -72- 埋化於行る行列的の守生を大幅化成小することが

排99億56-165317(3)

無理半週休率板、4 世吊り率、5 世排気管、6 は 押芯管筋、7 世支柱、8 及び8 世地状粋、9 世帯 出し質、1 0 世帯切保持治共、1 1 世ぶところ、 1 2 世帯切押さえ権係入孔、1 3 世界坂押さえ権 挿入構、1 4 世帯仮押さえ様、1 5 世ワイヤ、1 6 世紀即加熱提修、1 7 世が芯管、1 8 世反応ガス、 1 9 世ガス極入管、2 0 世テーバ部、2 1 世クリーン・ペンチ、2 2 世排気ダクトを表わす。

> 代理人 弁理士 松 岡 安丽旅源等 高温中

できるので、単海体帯板の汚染が防止され、単連体が度の製造歩留まりが向上すると同時化、炉滞留の洗浄精度も大幅化減少するので洗浄工物の削減、炉芯管の長寿命化及び加熱銭例の採輸率向上が図れる。

たお上記裏施側に於ては本発明を適明石炭から たる炉芯質及び前具を用いる例について解明した が、本発明の方法は高純度カーボン或るいは使化 建業等の炉芯質や消異を使用する際にも勿論有効 である。

#### 4. 妙面の簡単な説明

第1図(a)は本第明の一契施師に於ける挑板ホルチの正面図、第1四(b)は第1回(a)の人一A/矢視斯画図、第2図は本発明の一実施例に於ける無根保持治具の斜視図、第3図は本発明の一実施例に於ける無根保持治異の傾流図、 が4回(a)及び(b)は本発明の一実施例に於ける高額 反応処理萎促の断而模式図である。

**塾に於て、1 は基根ホルダ、1 は半導体共振が** 搭載された基板ホルダ、2 は基板抽入機、3 は被

